



# KLA (KLAC.US)

## 메모리 설비 투자 확대 수혜

- 3Q25CY 실적 기대치 소폭 상회, 4Q25 가이던스는 시장 컨센서스 부합
- 4Q25CY에는 메모리, 특히 DRAM 및 HBM에 대한 실적 급증 예상
- 2026년은 하반기로 갈수록 실적 성장이 강해지는 해가 될 전망

### 3Q25CY 실적, 기대치 소폭 상회

KLA의 3Q25CY 실적이 매출액 \$3.21B(+1%QoQ, +13%YoY), 영업이익 \$1.39B(-1%QoQ, +18%YoY), EPS \$8.81(-6%QoQ, +20%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$3.18B, 영업이익 \$1.35B, EPS \$8.64)를 소폭 상회했다. 중국향 매출 비중이 39%로 증가하며 전체 실적 성장을 이끌었고, 첨단 패키징 관련 실적도 큰 폭의 성장세를 이어갔다. 다만 메모리향 매출액은 총 \$0.64B(-16%QoQ, +46%YoY)를 기록하며, 전 분기 대비 감소했다. 회사 측은 첨단 패키징 관련 매출액이 2025년 총 \$0.93B를 기록하며 전년 대비 약 70% 급증할 것이고, 2026년에도 성장세가 이어질 것이라는 시각을 공유했다.

### 4Q25CY 가이던스, 시장 컨센서스 부합

4Q25CY 가이던스는 매출액 \$3.08~3.38B(-4%~+5%QoQ, 0~10%YoY), EPS \$7.92~9.48(-10%~+8%QoQ, -3%~+16%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(매출액 \$3.18B, EPS \$8.54)에 대체로 부합했다. 중국향 실적이 크게 감소하며 파운드리/로직 부문의 매출액이 -20%QoQ 감소할 것으로 예상되지만, 메모리향 매출액이 +60%QoQ 급증하며 이를 상쇄시킬 전망이다. 메모리의 경우 주요 고객들의 신규 투자가 집중되는 DRAM과 HBM이 성장을 이끌 것이다.

### 2026년에도 성장은 지속된다

컨퍼런스 콜 중 상당 수의 투자자들은 2026년 고객들의 설비 투자와 이에 따른 KLA 실적 전망/방향성에 대한 관심을 보였다. KLA는 이에 대해 "2026년 상반기는 올해 하반기와 비슷하고, 2026년 하반기에는 성장이 가속화될 것"이라고 언급했고, 이는 CapEx에 대한 당사의 전망과도 부합하는 수준이다. 예상보다 앞당겨지고 있는 메모리 고객들의 장비 투자로 인해, KLA의 장비 리드 타임이 과거 평균 6개월에서 최근 7~9개월로 증가한 점도 이러한 전망을 뒷받침해주고 있다.

### ▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('25.11.13): \$1,161.72  
 목표주가 컨센서스: \$1,282.21

### ▶ 투자 의견 컨센서스



### Stock Data

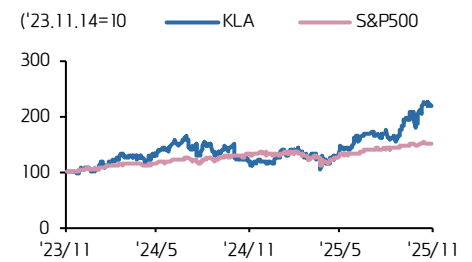
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (11/13)	6,737.49
현재주가/목표주가	1161.72 / 1282.21
52주 최고/최저 (\$)	1284.47 / 551.33
시가총액 (백만\$)	152,641
유통주식 수 (백만)	131
일평균거래량 (3M)	1,006,977

### Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY24	FY25	FY26E	FY27E
매출액	9,812	12,156	13,082	14,556
영업이익	3,897	5,413	5,575	6,389
OPM(%)	39.7	44.5	42.6	43.9
순이익	3,234	4,452	4,704	5,414
EPS	23.7	33.3	35.7	41.6
증가율(%)	-6.4	40.2	7.4	16.2
PER(배)	34.4	27.8	32.5	28.0
PBR(배)	32.9	25.2	26.6	24.9
ROE(%)	102.8	110.5	87.2	83.1
배당수익률(%)	0.7	0.8	0.7	0.7

### Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	84.4	13.3	46.0	80.2
S&P Index	16.5	4.6	17.2	14.5



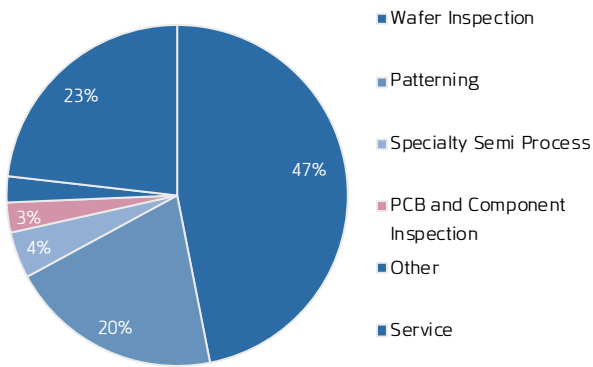
자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

KLA 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2024	2025E	2026E
<b>매출액</b>	<b>3,063</b>	<b>3,175</b>	<b>3,210</b>	<b>3,250</b>	<b>3,278</b>	<b>3,369</b>	<b>3,542</b>	<b>3,679</b>	<b>10,847</b>	<b>12,697</b>	<b>13,869</b>
%QoQ/%YoY	0%	4%	1%	1%	1%	3%	5%	4%	12%	17%	9%
<b>Product</b>	<b>2,394</b>	<b>2,472</b>	<b>2,465</b>	<b>2,493</b>	<b>2,501</b>	<b>2,565</b>	<b>2,689</b>	<b>2,829</b>	<b>8,331</b>	<b>9,824</b>	<b>10,584</b>
%QoQ/%YoY	-1%	3%	0%	1%	0%	3%	5%	5%	11%	18%	8%
<b>Wafer Inspection</b>	<b>1,496</b>	<b>1,772</b>	<b>1,537</b>	<b>1,568</b>	<b>1,585</b>	<b>1,628</b>	<b>1,716</b>	<b>1,787</b>	<b>5,089</b>	<b>6,372</b>	<b>6,715</b>
%QoQ/%YoY	-4%	18%	-13%	2%	1%	3%	5%	4%	22%	25%	5%
<b>Patterning</b>	<b>636</b>	<b>453</b>	<b>667</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>656</b>	<b>689</b>	<b>716</b>	<b>2,189</b>	<b>2,417</b>	<b>2,721</b>
%QoQ/%YoY	20%	-29%	47%	-1%	0%	-1%	5%	4%	1%	10%	13%
<b>Specialty Semi Process</b>	<b>138</b>	<b>123</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>131</b>	<b>478</b>	<b>481</b>	<b>492</b>
%QoQ/%YoY	-3%	-11%	-19%	19%	1%	1%	-1%	9%	0%	1%	2%
<b>PCB and Component Inspection</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>117</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>309</b>	<b>409</b>	<b>413</b>
%QoQ/%YoY	12%	-18%	37%	-13%	2%	-2%	2%	1%	9%	33%	1%
<b>Other</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>267</b>	<b>152</b>	<b>208</b>
%QoQ/%YoY	-76%	106%	9%	19%	3%	-2%	2%	-1%	-32%	-43%	36%
<b>Service</b>	<b>669</b>	<b>703</b>	<b>745</b>	<b>743</b>	<b>754</b>	<b>777</b>	<b>816</b>	<b>845</b>	<b>2,516</b>	<b>2,859</b>	<b>3,192</b>
%QoQ/%YoY	0%	5%	6%	0%	2%	3%	5%	3%	15%	14%	12%
<b>매출원가</b>	<b>1,134</b>	<b>1,167</b>	<b>1,205</b>	<b>1,233</b>	<b>1,242</b>	<b>1,274</b>	<b>1,322</b>	<b>1,354</b>	<b>4,191</b>	<b>4,739</b>	<b>5,191</b>
매출원가율	37%	37%	38%	38%	38%	38%	37%	37%	39%	37%	37%
<b>매출총이익</b>	<b>1,929</b>	<b>2,008</b>	<b>2,005</b>	<b>2,016</b>	<b>2,037</b>	<b>2,095</b>	<b>2,221</b>	<b>2,325</b>	<b>6,656</b>	<b>7,958</b>	<b>8,677</b>
판매비와관리비	237	250	258	261	263	269	273	277	1,628	1,797	1,835
<b>영업이익</b>	<b>1,354</b>	<b>1,405</b>	<b>1,386</b>	<b>1,381</b>	<b>1,396</b>	<b>1,441</b>	<b>1,549</b>	<b>1,629</b>	<b>4,401</b>	<b>5,526</b>	<b>6,014</b>
%QoQ/%YoY	4%	4%	-1%	0%	1%	3%	7%	5%	15%	26%	9%
영업이익률	44%	44%	43%	42%	43%	43%	44%	44%	41%	44%	43%
법인세차감전순이익	1,318	1,329	1,309	1,347	1,359	1,407	1,521	1,610	4,265	5,303	5,897
법인세비용	197	84	143	188	186	193	220	238	571	613	837
<b>당기순이익</b>	<b>1,121</b>	<b>1,244</b>	<b>1,167</b>	<b>1,159</b>	<b>1,173</b>	<b>1,214</b>	<b>1,300</b>	<b>1,373</b>	<b>3,695</b>	<b>4,691</b>	<b>5,060</b>
당기순이익률	37%	39%	36%	36%	36%	36%	37%	37%	34%	37%	36%
<b>CapEx</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>285</b>	<b>374</b>	<b>394</b>
%QoQ/%YoY	-11%	22%	-4%	0%	-1%	3%	3%	1%	-8%	31%	5%
<b>감가상각비</b>	<b>98</b>	<b>266</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>400</b>	<b>566</b>	<b>417</b>
%QoQ/%YoY	-6%	171%	-63%	8%	0%	0%	-1%	1%	-3%	41%	-26%

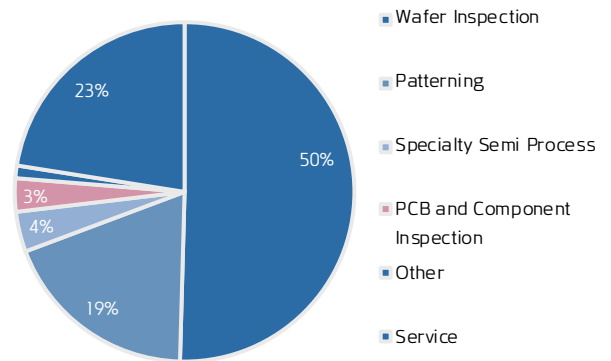
주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/11/13). 실적은 Non-GAAP, CY 기준  
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024CY KLA 매출액 비중



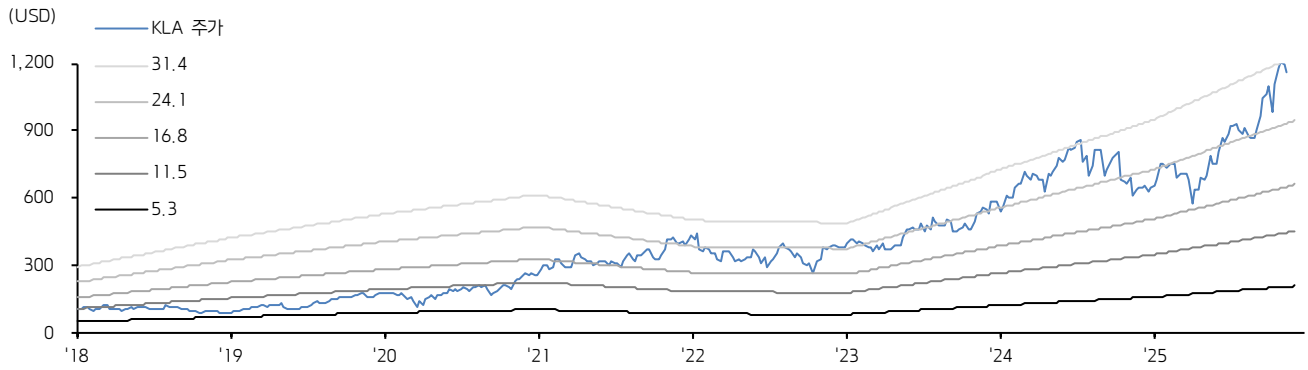
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2025CY KLA 매출액 비중 전망



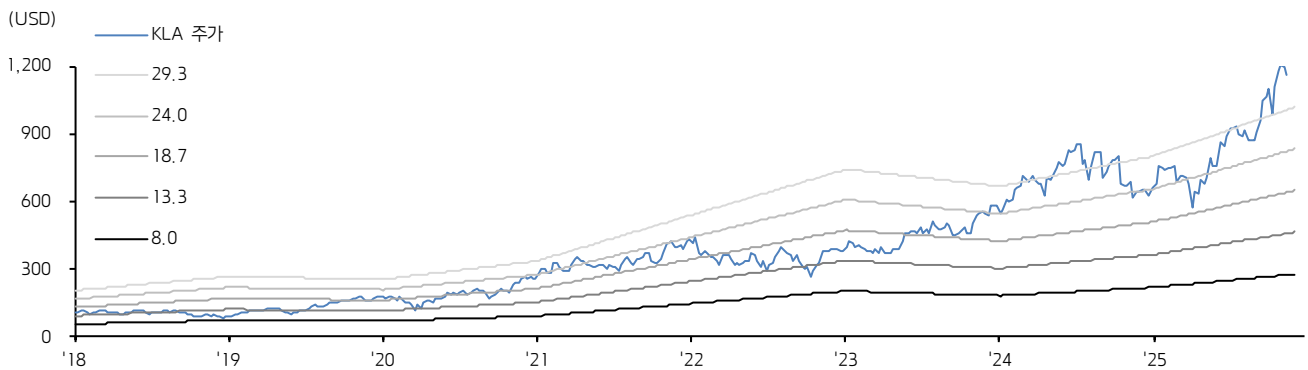
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

KLA 12개월 Trailing P/B Chart



주: 11/13 종가 기준  
자료: 키움증권 리서치센터

KLA 12개월 Trailing P/E Chart

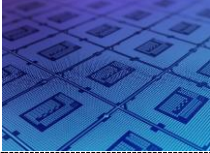
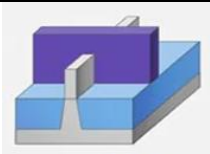
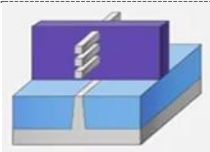


주: 11/13 종가 기준  
자료: 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

(십억달러, 백, %)		Mkt Cap	%CHG				P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
		ID	5D	1M	3M	6M	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	
Memory	Micron	266.0	-3.2	-0.6	22.9	90.7	144.5	21.2	12.1	4.4	3.3	11.4	7.4	43.2	58.9	14.1	26.6	23.5	35.0	21.4	28.6
	Sandisk	35.7	-14.0	17.3	80.9	418.1	479.9	54.4	12.8	3.6	2.9	31.4	9.1	8.4	12.0	-1.1	3.7	1.1	3.9	1.4	22.8
	Kioxia	45.5	-1.6	13.3	117.1	409.8	473.8	42.5	13.0	7.5	5.1	10.5	7.0	11.8	15.1	2.0	5.1	4.9	7.2	33.6	44.9
	Seagate	56.1	-7.3	-5.7	19.6	67.3	148.9	26.6	20.1	614.2	42.5	19.9	14.5	9.8	11.8	2.5	3.8	2.9	4.0	255.3	515.9
	Western Digital	53.7	-5.4	-3.9	32.2	106.6	220.7	23.4	18.3	8.3	6.2	16.1	11.8	10.4	12.6	3.2	4.2	3.4	4.5	36.1	90.3
	Nanya	16.3	0.3	10.5	83.5	252.8	263.7	2,868.4	16.7	3.1	2.6	34.3	9.0	1.9	3.5	-0.0	1.1	0.5	1.6	0.3	15.3
Logic	Intel	171.3	-5.2	-3.6	-3.5	61.6	59.2	105.0	57.1	1.5	1.5	15.1	12.1	52.6	53.7	2.5	4.6	13.7	16.0	0.7	1.8
	Nvidia	4,540.7	-3.6	-0.6	-0.8	2.9	43.8	41.4	28.2	32.1	18.1	33.6	22.5	201.0	287.2	121.7	192.1	133.4	194.8	92.6	77.4
	AMD	403.7	-4.2	4.3	14.6	34.5	120.5	62.7	38.5	6.6	5.9	52.8	33.2	34.1	44.6	7.2	11.8	8.0	12.2	8.6	12.7
	Broadcom	1,605.5	-4.3	-4.4	-4.7	10.0	46.3	49.1	34.2	20.3	15.7	37.6	26.7	65.5	91.4	33.3	60.0	43.7	60.6	42.3	48.1
	Marvell	75.5	-2.0	-6.2	-2.1	10.3	33.7	31.9	26.2	5.2	4.9	24.5	20.9	8.0	9.3	1.9	3.4	3.1	3.6	5.3	3.5
	Qualcomm	186.9	-1.2	0.8	7.9	11.4	15.3	14.5	14.7	8.3	7.3	10.2	11.8	44.8	44.9	13.1	14.7	18.5	15.9	29.8	49.2
	Arm	148.9	-5.7	-11.3	-18.4	-0.9	10.8	82.4	66.7	18.6	14.9	64.6	52.6	4.7	5.6	1.2	2.5	2.2	2.7	17.6	20.0
	Skyworks	10.1	-1.9	-3.5	-7.1	-7.4	-6.1	11.9	15.5	1.8	1.9	7.0	N/A	3.9	3.7	0.5	0.7	1.3	1.1	8.4	9.9
	TI	147.4	-0.5	0.5	-7.4	-16.1	-13.8	28.6	25.9	9.1	8.6	19.7	17.2	17.7	19.1	6.0	6.7	8.0	9.1	31.1	35.1
	ADI	116.9	-1.6	2.0	1.2	-0.0	4.8	29.2	24.5	3.4	3.3	20.2	18.0	11.3	12.6	3.8	5.7	6.0	6.8	9.2	11.8
	NXP	50.6	-1.4	-2.5	-7.1	-12.7	-5.3	17.1	14.6	5.1	4.6	12.7	11.0	12.2	13.4	4.1	4.6	4.6	5.2	29.2	31.2
	STMicro	21.2	-0.9	0.6	-17.4	-9.1	-9.0	38.3	21.3	1.2	1.2	8.1	5.7	11.7	12.5	0.4	1.1	2.3	3.2	2.9	5.6
	Microchip	29.6	-1.5	-7.6	-14.9	-16.6	-12.0	49.8	25.2	4.8	4.6	26.4	17.3	4.3	5.2	0.3	1.6	1.4	2.1	8.9	18.2
	On Semi	19.4	-2.3	-1.4	-4.0	-7.2	5.2	20.6	16.5	2.5	2.4	11.7	10.8	6.0	6.3	1.1	1.3	1.7	1.8	10.6	14.7
	Silicon Motion	2.9	-5.1	-9.2	-3.5	13.0	50.8	24.1	18.1	3.3	3.0	19.0	12.7	0.9	1.0	0.1	0.2	0.1	0.2	13.0	15.4
	Mediatek	64.3	0.0	-3.5	-4.6	-10.4	-8.5	18.7	17.0	4.9	4.6	14.1	12.8	19.0	21.2	3.4	3.8	4.2	4.5	26.8	28.8
Renesas	24.4	3.6	5.6	17.7	10.3	6.2	11.7	10.1	1.5	1.4	13.1	10.1	8.5	9.2	1.1	1.7	2.4	2.9	-0.2	10.0	
Novatek	7.7	0.4	1.6	-3.8	-9.9	-27.3	15.0	13.5	3.7	3.5	10.0	9.5	3.3	3.4	0.6	0.6	0.6	0.7	24.2	26.6	
Foundry	TSMC	1,463.6	-2.9	-2.4	-6.8	16.9	45.5	27.5	23.4	8.5	6.7	16.8	13.8	121.7	148.4	60.6	73.3	83.8	100.4	33.3	32.3
	SMIC	93.1	3.2	-1.8	3.1	45.4	77.0	109.3	75.4	3.6	3.2	24.6	20.8	9.3	11.0	0.8	1.1	4.5	5.4	3.3	4.4
	UMC	17.9	-1.8	-2.7	-6.9	3.9	-8.4	13.4	13.2	1.4	1.4	N/A	N/A	7.6	8.0	1.4	1.4	3.3	3.6	11.6	10.3
	GFS	18.2	-4.2	-4.9	-4.9	-2.2	-17.6	20.0	17.4	1.5	1.4	6.7	5.9	6.8	7.2	1.0	1.4	2.3	2.4	8.0	8.0
	VIS	5.6	0.0	-1.8	-4.6	-2.3	-0.8	21.3	20.1	2.6	2.6	10.6	11.0	1.6	1.7	0.3	0.3	0.5	0.6	11.9	12.9
Packaging	ASE	32.3	-2.4	-4.8	24.7	45.9	45.1	33.5	23.9	5.5	5.1	N/A	N/A	20.7	23.6	1.6	2.2	3.6	4.7	11.0	14.0
	Amkor	7.9	-7.3	-9.1	4.9	28.0	59.4	25.5	19.2	1.8	1.6	7.3	6.3	6.7	7.3	0.4	0.6	1.1	1.3	7.1	9.1
	Agilent	41.6	-3.1	-0.4	6.3	22.1	27.3	26.0	24.1	6.1	5.5	21.3	19.6	7.0	7.3	1.6	2.0	2.0	2.2	24.4	23.4
	Chipbond	1.4	0.7	-1.2	2.3	6.7	-13.7	13.8	13.7	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	6.7	6.8
	Equipment	ASML	395.9	-1.7	-0.9	3.6	35.0	33.5	35.7	33.8	16.9	14.2	27.5	26.2	37.7	39.5	13.0	13.6	14.1	14.8	49.8
AMAT	177.8	-3.3	-4.4	1.7	17.5	29.0	24.1	22.9	9.1	8.3	20.0	19.1	28.1	29.5	8.3	8.8	8.8	9.2	37.6	37.1	
LAM Research	192.6	-5.0	-5.5	11.3	43.6	79.8	31.9	29.9	17.8	14.3	26.1	24.0	20.5	22.3	6.9	7.5	7.3	7.9	57.2	59.4	
TEL	103.5	0.7	2.0	19.2	59.5	40.0	30.1	27.1	7.8	7.0	20.8	17.6	15.9	16.8	4.3	4.5	4.7	5.6	26.3	25.9	
KLA	152.6	-3.1	-3.7	13.3	22.4	46.0	32.8	29.8	28.9	23.1	26.1	24.3	12.7	13.9	5.4	6.0	5.9	6.3	93.2	83.8	
AMEC	26.8	0.3	-0.8	11.0	58.1	61.7	88.6	59.5	8.7	7.6	86.2	54.2	1.7	2.2	0.3	0.5	0.3	0.5	9.9	13.2	
Naura	42.2	0.1	0.6	2.9	21.1	27.8	41.0	30.6	7.9	6.2	33.2	24.2	5.5	7.0	1.1	1.5	1.2	1.7	19.6	21.3	
Materials	Linde	200.0	-0.8	2.6	-6.5	-8.9	-8.5	26.1	24.0	5.1	4.9	16.6	15.6	33.9	35.5	10.0	10.7	13.3	14.2	19.5	20.3
	Air Liquid	116.6	0.5	3.0	1.1	-1.4	-4.9	26.5	23.8	3.5	3.3	13.4	12.4	31.7	32.9	6.6	7.2	9.5	10.3	14.0	14.8
	Air Products	58.5	0.6	1.6	0.8	-10.6	-3.9	21.5	19.9	3.8	3.3	14.7	13.9	12.2	12.7	-0.8	3.3	5.2	5.6	2.6	17.9
	Merck KGaA	61.4	5.0	10.1	3.1	9.4	-3.8	14.5	14.1	1.7	1.6	10.1	9.6	24.6	25.2	4.4	4.7	6.9	7.1	11.1	10.5
	ADEKA	2.4	0.4	2.9	10.4	14.4	35.3	15.1	16.0	1.2	1.1	6.4	8.4	2.7	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	8.7	8.9
	Resonac	7.1	0.6	2.4	3.6	66.4	102.6	35.8	15.3	1.6	1.5	11.1	8.4	8.8	9.1	0.3	0.7	1.1	1.4	4.7	10.6
	Siltronic	1.5	-0.5	-4.2	-21.8	22.9	10.0	N/A	N/A	0.7	0.7	8.6	6.6	1.5	1.7	-0.1	-0.1	0.4	0.5	-4.0	-6.5
Sumco	2.8	4.3	-17.7	-24.6	2.3	22.5	N/A	684.2	0.7	0.8	6.4	4.9	2.7	2.9	-0.0	0.1	0.8	0.9	-1.4	0.2	
Server	Dell	90.5	-4.8	-10.2	-12.7	-3.7	24.2	14.3	20.0	N/A	210.4	9.4	8.4	106.6	116.4	8.1	10.6	11.7	12.9	-334.8	202.8
	HPE	30.3	-2.3	-2.0	-7.5	6.4	28.0	11.9	9.4	1.2	1.2	7.9	6.1	35.9	41.3	1.1	4.7	6.0	7.2	11.1	12.2
	Lenovo	17.3	-1.2	-3.6	-3.9	0.3	8.2	13.2	11.3	2.5	2.1	5.3	4.1	76.1	81.3	2.6	2.9	3.4	4.2	24.0	23.6
	Quanta	35.4	-1.0	-2.7	0.4	5.4	3.1	15.9	13.3	4.9	4.3	12.0	10.4	66.9	92.7	2.7	3.3	3.1	3.7	30.6	33.7
	Inspur	12.6	1.2	-4.6	-8.8	4.0	17.4	33.4	24.8	4.0	3.5	29.0	22.2	22.0	27.3	0.4	0.5	0.5	0.6	12.2	14.0
	Wiwynn	26.7	-2.2	3.2	27.1	31.4	90.2	16.8	14.6	6.8	5.8	12.3	10.4	29.2	38.5	2.0	2.4	2.1	2.6	46.9	43.0
	Inventec	5.0	2.0	1.0	1.4	4.6	3.4	18.3	15.1	2.3	2.2	11.2	11.2	22.0	23.8	0.4	0.5	0.6	0.6	12.4	13.9
	Mitac	4.1	1.4	2.1	6.0	26.5	86.0	22.0	13.7	2.1	1.8	19.0	10.9	3.5	5.3	0.2	0.3	0.2	0.4	9.5	13.2
CSPs	Amazon	2,539.8	-2.7	-2.2	8.0	5.8	12.4	27.8	25.3	6.8	5.5	15.6	13.0	713.6	793.6	80.5	100.3	166.5	202.8	22.0	19.7
	Microsoft	3,740.6	-1.5	1.2	-2.1	-3.3	12.1	33.2	29.1	9.6	7										

KLA 관련 용어

용어	이미지	설명
WFE (Wafer Fab Equipment)		실리콘 웨이퍼를 제조하는 장비 시장을 의미
Process Control		검사, 계측 등의 공정 제어 솔루션
EPC (Electronics, Packaging, Components)		패키징, 기판, 전자 부품 등 최종 제품과 더 가까운 기술과 솔루션
ICOS		IC 부품 검사 및 계측 시스템
PCB (Printed Circuit Board)		절연체 위에 구리 등의 도선 회로를 새겨 넣은 인쇄 회로 기판
PVD (Physical Vapor Deposition)		웨이퍼 표면에 전도체, 반도체 등의 물질을 코팅하는 박막 공정
PECVD (Plasma Enhanced CVD)		플라즈마 내의 에너지를 사용해 웨이퍼 표면에서 화학 반응을 가속해 박막을 생성하는 공정
FinFET (Fin Field Effect Transistor)		게이트가 기판과 맞닿는 면이 1개인 MOSFET 대비 3면에서 채널을 형성해 소자 성능을 개선
GAA (Gate-All-Around)		채널을 게이트가 완전히 감싸는 구조로 보다 우수한 전류 제어 능력을 제공하는 구조

자료: KLA, 삼성전자, 키움증권 리서치센터

#### Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

#### 고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.